

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

04109927 A

(43) Date of publication of application: 10.04.1992

(51) Int. Cl

A61B 1/04

A61B 1/00,

G02B 23/24,

H04N 7/18

(21) Application number:

(22) Date of filing:

02227918

31.08.1990

(71) Applicant: TOSHIBA CORP

(72) Inventor:

SAITO MASAYUKI

KONDO TAKESHI **MOTOMIYA AKINORI**

YAMADA HIROSHI

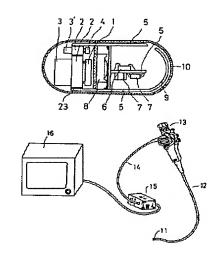
(54) ELECTRONIC ENDOSCOPE APPARATUS

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an electronic endoscope which can prevent a patient from feeling a pain when a photographing head portion is inserted in a coelom of a patient by providing a photographing head portion having a solid state image pickup element and an enclosure for sealing a signal processing means, at least a part of which is formed by a light transmitting member, and an image monitor portion separated from the photographing head portion.

CONSTITUTION: A photographing head portion 11 is constructed so that an objective lens 3, a solid state image pickup element 1, an image processing circuit element 7, a transmitting integrated circuit element 6, a light emitting element 4, and a battery 8 are stored in a capsule-like package 10. It is suitable to form the capsule-like package 10 by glass or plastics because it is hard to be dirty in a coelom and it is easy to photograph an image of an observed body. A 1.6×10° picture element CCD chip which is a charged coupling element is used as the solid state image pickup element 1. The objective lens 3 and an optical lens 3' are fitted to a glass plate. The former is for illumination and the latter is for photographing. The photographing head 11 is inserted in the coelom, an image signal is received by a receiver disposed outside the body, and the image is displayed on an image monitor 16 to observe the interior of the coelom.

COPYRIGHT: (C)1992, JPO& Japio



⑩日本国特許庁(JP)

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-109927

⑤Int. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号	❸公開 平成 4 年(1992) 4 月10日
A 61 B 1/04 3 7 2 8718-4C 1/00 3 0 0 P 8718-4C G 02 B 23/24 B 7132-2K H 04 N 7/18 M 7033-5C	李査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

会発明の名称 電子内視鏡装置

②特 顧 平2-227918

@出 願 平2(1990)8月31日

⑩発 明 者 斉 藤 雅 之 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内

⑩発 明 者 近 藤 雄 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内

⑫発 明 者 本 宮 明 典 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内 ②発明者山田浩神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地株式会社東芝総合研究所内

個代 理 人 弁理士 則近 憲佑

明 細 書

1. 発明の名称

電子內視鏡装置

2. 特許請求の範囲

- (1) 体腔内の画像を撮像する固体撮像素子と、該固体撮像素子からの画像信号を処理する信号処理手段を密閉封入する少なくとも一部が光透過性部材からなる管体とを備えた撮像ヘッド部と、前記撮像ヘッド部と離隔されている画像モニタ部を有する電子内視鏡装置。
- (2) 前記信号処理手段は固体摄像素子を具備した固体摄像モジュールと画像信号を無線で送信する回路から成ることを特徴とする請求項1記載の電子内視鏡装置。
- (3) 前記信号処理手段は固体摄像素子を具備した固体摄像モジュールと画像信号を蓄積する画像メモリ素子から成ることを特徴とする請求項1記載の電子内視鏡装置。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は固体撮像素子モジュールを搭載した電子内視鏡装置に係わり、特に体腔内を撮像する撮像へッド部を患者の体腔内に挿入する際、患者に必要以上の苦痛を与えない新規な構造の電子内視鏡装置に関する。

(従来の技術)

バからなるイメージガイドに対応しているので、 分解能を高めるには光ファイバの径を細くしなければならない。これは現状では技術的に困難なため、光ファイバを用いた内視鏡の分解能はほぼ限界に達している。

固体摄像素子を可挽性管の先端に組み込んだ従来の電子内視鏡装置にあっては、摄像ヘッド部は小形化するほど体腔内へ挿入し易くなることはもちろんであり、大形のものを使用した場合には思者に苦痛を与えることが多く、できる限り小形化することが要望されていた。

第2図は従来の固体撮像素子を用いた電子内視 鏡装置を示すものである。可撓性管12の先端に 取り付けられた撮像ヘッド部11で、被観察体の 画像を撮像し、信号処理装置15を通じて画像モ ニタ16に表示するものである。体腔内に挿入さ れる可撓性管の先端に固体摄像素子を組み込んだ 撮像ヘッド部(11)は第 2 図 - (b) に示すように構 成されている。即ち、生体体腔内に挿入される撮 像ヘッド部先端には照明レンズ(図示せず)が取 り付けられ、外部の光源装置から光ファイバなど を用いたライトガイドを通して照明用のレンズに 導かれ、被観察体を照明するようになっている。 さらに同撮像ヘッド先端部には対物レンズ3が取 り付けられ、この対物レンズ3を通して被観察体 からの光がプリズム19を介して固体撮像素子1 の受光面に結像する。結像された光学像は電気信 号に変換されて次段の信号処理回路に送られ、必 要な信号処理が行われ、接続コード(可換性管 12内)を通して体外に設置された画像モニタ 16上に表示されるものである。

(発明が解決しようとする課題)

本発明は上述した問題点を考慮してなされたもので、その目的とするところは固体撮像素子を用いた電子内視鏡装置に関して、摄像ヘッド部を患者の体腔内に挿入する際、患者になんら苦痛を感じさせない新規な構造の電子内視鏡装置を提供することにある。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

本発明は、体腔内の画像を撮像する固体撮像素子と、該固体撮像素子からの画像信号を処理する信号処理手段と、固体撮像素子及び信号処理手段を密閉封入する少なくとも一部が光透過性部材からなる筐体とを備えた提像ヘッド部と、前記撮像ヘッド部と離隔されている画像モニタ部を有する電子内視鏡装置である。

(作用)

本発明は提像ヘッド部に固体提像素子と該提 像素子で提像した画像信号を処理する信号処理手 段を設け、画像信号を例えば電波で送信するある いは画像情報を画像メモリ素子に蓄積する等、信号処理できるので、固体撮像素子を含む摄像ので下部と画像モニタ部を分離して構成することがでいるの内視鏡装置が撮像部と画像モニタ部とが管で繋がれているのに対して、本発明の内視鏡装置は、"管"ないしは"紐"がな発明の内視鏡装置は、"管"ないしは"紐"がないカブセル状の"塊"になるため、内視鏡装置をはカーで挿入する際の患者の苦痛、負担は格段に軽減される。

(実施例)

以下、本発明の実施例を図面にもとづいて説明する。

第1図は本発明による撮像ヘッド部の一実施例を示すものである。撮像ヘッド部はカブセル状の外囲器10の中に対物レンズ3、固体撮像素子1、画像処理回路素子7、送信用集積回路素子6、発光素子4、電池8が収納されている。カブセル状の外囲器10はガラス、ブラスチック、金属などの外囲器10はガラスが体腔内で汚染されにくいを用いることができるが体腔内で汚染されにくいことと被観察体の画像を撮像しやすいことなどか

透光性樹脂を封入しても差し支えない。 ガラス基板の半導体素子が搭載されていない面には対物レンズ 3 及び光学レンズ 3 ′が取り付けられる。前者は照明用であり、後者は摄像用である。

次に、ガラス基板と画像処理回路素子、電池を搭載した配線基板 5 5 ととの移動を搭載した配線基板 5 5 では 表 で は な が か と で が な な で が な な で が な で が な で が な で が な で が な で が な で が な で が な で が な で が な で が な で で 接 種 で で な で な で な で な で な な で で な な で で な な で で な な で で な な で で な な で で な な で で な な で で な な で で な な で で な な で で な な で で な な で で な な で に は 螺 施 状 に 配 線 が 形 成 さ れ で で 使 用 す る。

以上実施例で示した様に本発明による電子内視鏡装置の撮像へッド部は長径18.0mm、短径9.0 mmのカブセル状外囲器に収納することができた。この撮像へッドを、体腔内に挿入し体外に配置した受信装置で画像信号を受信し、画像モニタ上に表

らガラス、プラスチックが適当である。固体提像 素子には荷電結合素子である1 6 万画素 C C D チ ップを使用した。このCCDチップの電極にバシ プを設け。一方厚さ0.5 mのガラス基板2には金 属配線パターンを形成したのち、CCDチップを フェイスダウン実装した。CCDチップ上に設け られるバンブは金、銅、半田、ニッケル、銀など が使用できるがここではバンプ形成方法が簡便で ある金ポールバンプを用いた。ガラス基板上の配 線金属は金、銀、銅、ニッケル、タングステン、 チタン、クロム、モリブデン、アルミニウム、錫、 鉛、半田、インジウムなどこれら単独で、あるい は多層化して使用することができる。配線形成の 方法はPEP(Photo Engraving Process) 法、ま たは印刷法を用いることができる。ここでは印刷 法によって厚膜金配線を形成し、同じく印刷法で インジウム/鉛合金半田を接続パッド上に設けた。 発光素子も同様の方法で金パンプを形成し、該ガ ラス基板上にフェイスダウン実装した。これら半 導体素子とガラス基板との間隙には必要に応じて

示し体腔内を観察することが可能となった。

この様に、本発明によれば該撮像へッド部内に 設けられた送信回路を使って、ブリントアンテナ を介して画像信号を無線で送信するので該撮像へ ッド部と画像モニタ部とを管ないしは配線で繁ぐ 必要がなくなるために撮像へッドを体腔内に挿入 する際、患者の苦痛や負担は激減する。

本実施例では固体撮像素子で撮像した画像信号を電波で送信する場合について説明したが、送信用集積回路素子6の代わりに画像メモリ素子を搭載することもできる。この場合、該固体摄像素子で撮像した画像信号を該画像メモリ素子に蓄積し、撮像ヘッド部を体外に取り出した後に画像メモリから画像情報を読み出すことによって所望の観察ができる。

[発明の効果]

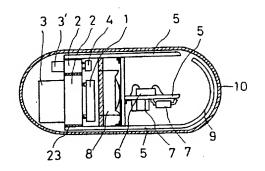
以上詳述したように本発明によれば、固体撮像 素子を含む撮像へッド部と体外に設置される画像 モニタ部とが分離した構造となるので、撮像へッ ド部を患者の体腔内に挿入する際、患者への負担 を軽減することができる。また、撮像ヘッド部は 画像モニタ部と独立して構成することができるの で、多数の患者が同時に使用することができ、 集 団検診が可能となる。

4. 図面の簡単な説明

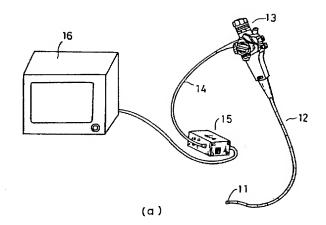
第1図は本発明による電子内視鏡装置の撮像へッド部の断面を示す図、第2図は従来技術による電子内視鏡装置の構成図である。

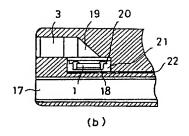
1 … 固体撮像素子、 2 … 光学ガラス、 3 … 対物レンズ、 3 … 光学レンズ、 4 … 発光素子、 5 … 配線基板、 6 … 送信用集積回路素子(画像メモリ素子:信号処理手段)、 7 … チップ部品、 8 … 電池、 9 … ブリントアンテナ、 1 0 … 外囲器、 1 1 … 撮像へッド部、 1 2 … 可撓性管、 1 3 … 操作部、 1 4 … 接続コード、 1 5 …信号処理回路部、 1 6 … モニタ部、 1 7 … 送気口、 1 8 … A g ペースト、 1 9 … ブリズム、 2 0 … 保護ガラス、 2 1 … 半導体パッケージ、 2 2 … 配線基板、 2 3 … 異方性導電フィルム。

代理人弁理士 則近憲佑



第 1 図





第 2 図